

USPL

JESINE
洁芯半导体
JESINE SEMICONDUCTOR

UltraShort Pulse Laser Processing Machine

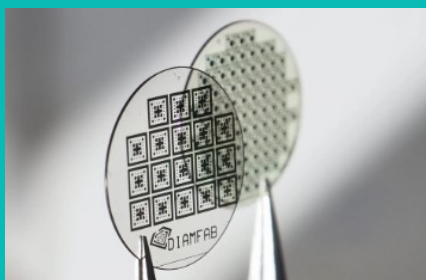
超短脉冲激光数控表面加工机 USPL



超硬度材非热加工

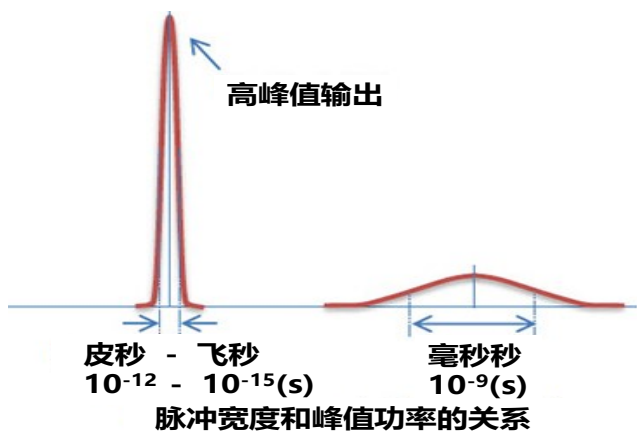
数控加工节能环保

金刚石衬底表面加工机

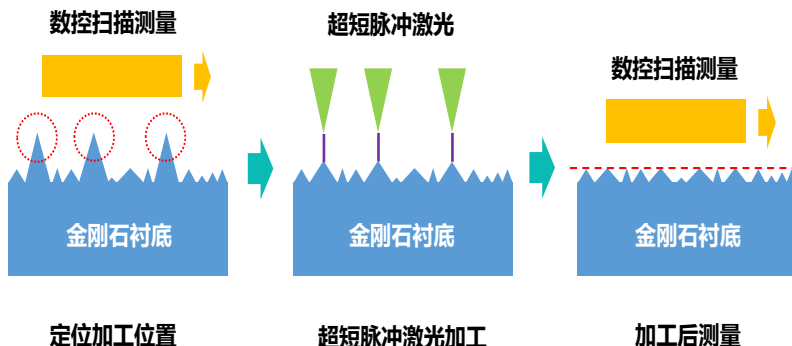


**第四代半导体
Diamond
SCD,PCD,DLC**

如何脉冲



加工原理



推荐流程

- ① USPL加工 → ② PAP加工
(等离子辅助干法抛光)

加工案例

